

全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2026]9号

关于召开半导体材料标准项目论证会暨标准制修订 工作会议的通知

各位委员、各会员单位及相关单位：

为全面贯彻党的二十届四中全会精神，充分发挥标准化工作的基础性、规范性、引领性作用，落实《国家标准化发展纲要》及相关产业政策的要求，主动适应新形势，加速建设推动半导体材料行业高质量发展的新型标准体系，根据国家标准化管理委员会、工业和信息化部及中国有色金属工业协会的要求，兹定于2026年4月27日~4月30日在浙江省杭州市召开半导体材料标准项目论证会暨标准制修订工作会议。

会议将对各单位提出的国家标准、行业标准和协会标准计划项目进行论证，并对14项半导体材料标准进行审定、预审和讨论。请标委会委员务必出席会议，同时请各项目申报单位、起草单位及相关单位派代表参会。现将会议有关事宜通知如下：

一、会议内容

1、4月28日，领导讲话，终审待报批的标准项目，论证半导体材料国家标准、行业标准及协会标准计划申报项目。

请所有项目申报单位按照《关于征集2026年度半导体材料国家标准、行业标准、协会标准项目计划的通知》（半材标委[2026]3号）的要求，提前准备相关论证材料并派代表参会介绍，未派代表参会项目不予论证。

2、4月29日，对《碳化硅粉》等14项半导体材料国家标准、行业标准和协会标准分组进行审定、预审和讨论（具体项目见附件）。

请各标准负责起草单位于4月22日前将相关标准稿件发送至秘书处邮箱(tc203sc2@cnsmq.com)，由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于4月24日之后在有色标准信息网(www.cnsmq.com)“标准制定工作站”栏目下载会议资料。

3、4月30日，早餐后返程。

二、报到时间、地点及乘车路线

1、报到时间：2026年4月27日。

2、报到地点：杭州临江花园度假酒店（浙江省杭州市富阳区江滨东大道5号 电话：0571-61772988）。

3、乘车路线：①富阳站：步行200米至高铁富阳站乘654路至大坞坑站，步行900米到酒店；乘坐出租车大约8公里，打车20元左右。②富阳西站：步行500米至高铁富阳西站北站乘2103路至富阳客运西站，步行400米至金浦路横凉亭路口站乘612路至小花坞公交站，步行900米到酒店；乘坐出租车大约13公里，打车30元左右。③杭州萧山机场：乘坐出租车大约60公里，打车110元左右。

三、会务及联系人

本次会议由杭州富加镓业科技有限公司和杭州光学精密机械研究所协办。

会议期间，食宿统一安排，宿费自理。

标委会秘书处：李素青 010-62565659 15652368697。

会议会务组：13521167446（会议会务）、010-62257692（缴费、发票）。

四、会议报名及缴费

请参会代表务必于2026年4月22日前登录会议报名系统(<http://www.ysmeeting.net>)注册、完善个人信息、住房需求及单位发票信息。本次会议收取会议费850元/人。为有效保障会议用房安排和会议资料

的准备，4月22日之后及现场缴费收取1200元/人。汇款请注明：半材杭州会议（个人汇款请备注单位名称）。汇款账户信息如下：

收款单位：有色金属技术经济研究院有限责任公司

开户行：中国光大银行北京中关村支行

账号：0875 0812 0100 3010 18526

附件：审定、预审和讨论的标准项目

二〇二六年三月三十日



抄报：全国半导体设备和材料标准化技术委员会

附件：

审定、预审和讨论的标准项目

序号	计划文号及编号	项目名称	主编单位	备注
第一组				
1	国标委发（2025）3号 20250151-T-469	碳化硅粉	山西烁科晶体有限公司	审定
2	国标委发（2025）12号 20250822-T-469	200mm 碳化硅单晶抛光片	上海天岳半导体材料有限公司	预审
3	国标委发（2025）47号 20254761-T-469	碳化硅单晶片残余应力的测试 光弹法	上海天岳半导体材料有限公司	预审
4	国标委发（2026）10号 20260508-T-469	碳化硅多晶	洛阳中硅高科技有限公司	讨论
5	国标委发（2026）10号 20260515-T-469	键合碳化硅外延片	广东天域半导体股份有限公司	讨论
6	工信厅科（2025）528号 2025-1382T-YS	蓝宝石材料中痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法	国标（北京）检验认证有限公司	讨论
第二组				
7	国标委发（2025）7号 20250575-T-469	高温扩散用硅舟及硅保温筒	杭州盾源聚芯半导体科技有限公司	审定
8	国标委发（2025）7号 20250577-T-469	化学气相沉积用硅喷射管	杭州盾源聚芯半导体科技有限公司	审定
9	国标委发（2025）3号 20250093-T-469	氮化铝单晶复合衬底	松山湖材料实验室	审定
10	国标委发（2025）47号 20254547-T-469	氧化镓单晶抛光片	杭州富加镓业科技有限公司	预审
11	国标委发（2026）10号 20260507-T-469	氧化镓外延片	中国电子科技集团公司第四十六研究所	讨论
12	国标委发（2025）52号 20255443-T-469	金刚石材料热导率的测定 谐波法	中国电子科技集团公司第五十五研究所	预审
13	工信厅科（2025）528号 2025-1647T-YS	硅单晶用籽晶	浙江海纳半导体股份有限公司	讨论
14	中色协科字（2025）162号 2025-043-T/CNIA	光伏硅单晶拉制用石英坩埚内表面金属杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法	四川永祥光伏科技有限公司	讨论